

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025-035

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开第九届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

根据公司日常生产经营和业务发展的需要，为满足公司经营及业务拓展对资金的需求，公司和下属子公司拟向银行申请总额度不超过3.25亿元的综合授信。授信额度有效期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月。在授权期限内，授信额度可循环使用。申请授信额度的具体情况预计如下：

1、向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过6000万元；

2、中国农业银行股份有限公司岳阳屈原支行申请综合授信额度最高不超过4500万元；

3、向中国工商银行股份有限公司沭阳支行申请综合授信额度最高不超过1500万元；

4、向中国银行股份有限公司沭阳支行申请综合授信额度最高不超过1000万元；

5、向广发银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过3000万元；

6、向中国建设银行股份有限公司岳阳金鹗支行申请综合授信额度最高不超过10000万元；

7、向湖南银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过5000万元；

8、向徽商银行股份有限公司淮北淮海支行申请综合授信额度最高不超过1500万元。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内视公司运营资金的实际需求与最终以银行实际审批和签署的协议为准。综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等授信业务。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日